

参加・講演募集

第15回関西支部学術講演会

主催 日本セラミックス協会関西支部

協賛(予定) 日本化学会, 応用物理学会, 粉体粉末冶金協会, 粉体工学会、日本材料学会

日時 2021年7月2日(金) 10:15~17:30

場所 オンライン開催(録音・録画・スクリーンショットは禁止とさせていただきます。)

内容 本会は、関西地区におけるセラミックス関連の学術研究発表および討論を通じて、産学官に跨る積極的な学術・技術交流を促進するとともに、若手研鑽の活気ある場を提供するために開催します。著名な研究者による最先端の講演をはじめとして、気鋭の若手による挑戦的な研究発表、研究力育成のための学生によるポスター発表を行います。招待講演を企画するとともに、一般講演やポスター講演も幅広く募集します。産学官の相互理解と連携を推進するためにも、産業界からの研究発表および企業紹介をとくに歓迎します。

招待講演

講演1:「機能性酸化物における局所構造と機能特性」

森 茂生 様 (大阪府立大学大学院工学研究科 物質・化学系専攻 教授)

講演2:「WBGパワー半導体のためのセラミックスと金属の耐熱接合」

菅沼 克昭 様 (大阪大学産業科学研究所 特任教授)

講演3:「可視光透過性断熱素材エアロゲル 実用化への道のり」

中西 和樹 様 (名古屋大学未来材料・システム研究所 教授)

表彰 学生の研究活動のさらなる活性化に資するため、学生講演賞を設けます。

講演募集 以下の要領で講演を募集いたします。本会では既発表論文でも講演可となっておりますので、皆様の積極的な申込をお待ちしております。申込方法については下記URLをご覧ください。

一般講演: 大学・公設試・企業の研究者(ポスドクを含む)・博士後期課程学生による口頭発表

ポスター発表A: 大学・大学院生, 大学・公設試・企業の若手研究者の研究発表

ポスター発表B: 大学・公設試の研究室および企業紹介

※一般講演とポスター発表Aのどちらでもよい場合は、申込時に「一般/ポスターA」を選択して下さい。

※大学・大学院生(博士前期課程)はポスター講演にてご発表ください。

講演会参加費 無料 (ただし、以下のいずれかに会員種別に該当する個人、企業・団体の構成員であること。)

<セラミックス協会・協賛学協会員(一般, 学生)・セラミックス協会シニア会員・永年継続会員・支部賛助会員(特級)

企業*, 支部賛助会員(1級)企業*, 支部賛助会員(2級, 3級)企業*, 本部特別会員企業**

(*:支部賛助会員一覧 <http://www.ceramic.or.jp/skansai/>)

(**:本部特別会員一覧 http://www.ceramic.or.jp/csj/gaiyo/tokubetsu_list.html)>

締切 研究発表申込:2021年5月14日(金)。予稿原稿提出:2021年6月4日(金)。参加申込:2021年6月4日(金)

(※定員になり次第、申し込みを締め切らせていただきます。) 予稿集公開日:7月1日(木)

懇親会 開催しません。

参加申込方法 申込方法については下記URLをご覧ください(参加申込様式に記入の上、E-mailで申込)

申込・連絡先 〒599-8531 大阪府堺市中区学園町1-1

大阪府立大学 第3学系群 物質化学系 徳留靖明

TEL:072-254-9323, E-mail: touren15@mtr.osakafu-u.ac.jp

URL: http://www.ceramic.or.jp/skansai/index_j.html